

平成24年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年5月9日

上場取引所 東 大

上場会社名 株式会社 堀場製作所

コード番号 6856 URL <http://www.horiba.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 堀場 厚

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 佐藤 文俊

TEL 075-313-8121

四半期報告書提出予定日 平成24年5月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け電話会議)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年12月期第1四半期の連結業績(平成24年1月1日～平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年12月期第1四半期	29,522	0.7	3,627	16.7	3,555	15.5	2,141	△0.7
23年12月期第1四半期	29,308	9.3	3,108	56.1	3,077	56.8	2,157	55.9

(注) 包括利益 24年12月期第1四半期 4,361百万円 (28.1%) 23年12月期第1四半期 3,405百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年12月期第1四半期	50.63	50.51
23年12月期第1四半期	51.01	50.92

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年12月期第1四半期	146,284	93,513	63.8
23年12月期	144,649	90,460	62.4

(参考) 自己資本 24年12月期第1四半期 93,288百万円 23年12月期 90,232百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年12月期	—	9.00	—	31.00	40.00
24年12月期	—	—	—	—	—
24年12月期(予想)	—	15.00	—	28.00	43.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 当社は平成25年1月26日に創立60周年を迎えるため、平成24年12月期末の株主様に対して、1株当たり10円の記念配当を実施する予定です。このため、平成24年12月期の期末配当金は、普通配当18円、記念配当10円の合計28円の予想としています。

3. 平成24年12月期の連結業績予想(平成24年1月1日～平成24年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	60,500	0.8	6,300	△7.7	5,900	△13.3	3,800	△11.2	89.84
通期	125,500	1.7	13,500	△9.4	12,700	△13.1	8,000	△7.7	189.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 有
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注)「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。
詳細は添付資料P5「2. サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年12月期1Q	42,532,752 株	23年12月期	42,532,752 株
24年12月期1Q	235,583 株	23年12月期	238,083 株
24年12月期1Q	42,297,059 株	23年12月期1Q	42,289,697 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	9
(3) 継続企業の前提に関する注記	10
(4) セグメント情報等	10
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
4. 補足情報	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(詳細は、12～14ページ「平成24年12月期 第1四半期決算概要」をご参照ください。)

当第1四半期連結累計期間における我が国経済をみますと、電力供給不安や円高基調の持続により実体経済の回復は鈍く、需要は力強さに欠ける展開となりました。世界経済は、懸念された欧州債務危機による下振れリスクもやや和らぎ、新興国の内需に牽引される形で緩やかな成長が続きました。

このような状況のもと、当社グループにおける売上高をみると、半導体システム機器部門では、半導体産業の設備投資は回復途上にありますが、平成23年後半以降大きく落ち込んだことから前年同期比では減収となりました。自動車計測システム機器部門では、自動車産業の設備投資や研究開発投資の回復により堅調な売上実績となり、環境・プロセスシステム機器部門においても、平成23年3月に発生した東日本大震災後に急速に需要が拡大した環境放射線測定器の販売は高水準が続いており、増収となりました。これらの結果、売上高は29,522百万円と前年同期比0.7%の増収となりました。

利益面では、主に自動車計測システム機器部門と環境・プロセスシステム機器部門での増収に支えられ、営業利益は3,627百万円と同16.7%の増益、経常利益は3,555百万円と同15.5%の増益となりました。四半期純利益は、繰延税金資産の回収可能性を考慮し、評価性引当金を計上したことなどにより法人税等が前年同期と比べ増加したため、2,141百万円と同0.7%の減益となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

(自動車計測システム機器部門)

円高により欧米やアジアでの売上高が目減りしたものの、日本で、主力のエンジン排ガス計測システムの販売が堅調に推移したほか、駆動系評価装置などMCT（自動車計測機器事業）関連製品の販売が増加しました。また、運行管理システムの販売も増加しました。

この結果、売上高は9,185百万円と前年同期比11.1%の増収、営業利益は562百万円と同57.4%の増益となりました。

(環境・プロセスシステム機器部門)

煙道排ガス分析装置や大気汚染分析装置の販売が国内外において底堅く推移したほか、環境放射線測定器の販売も高水準が続きました。

この結果、売上高は4,106百万円と前年同期比40.7%の増収、営業利益は893百万円と同262.3%の増益となりました。

(医用システム機器部門)

日本での血球計数装置の販売は堅調に推移したものの、円高により欧州での売上高が目減りしました。

この結果、売上高は5,543百万円と前年同期比4.0%の減収、営業利益は746百万円と同6.2%の減益となりました。

(半導体システム機器部門)

半導体メーカーの設備投資が緩やかな回復に転じたことで、半導体製造装置メーカー向けのマスフローコントローラーや薬液濃度モニターの販売が底堅く推移しました。一方、太陽電池やLED（発光ダイオード）の製造装置メーカーの生産調整が続ぎ、欧州での販売高が大きく減少しました。

この結果、売上高は5,508百万円と前年同期比21.0%の減収、営業利益は1,210百万円と前年同期比20.4%の減益となりました。

(科学システム機器部門)

円高により欧米での売上高が目減りしたことなどから、売上高は5,178百万円と前年同期比3.7%の減収となりました。利益面では、日本において、pHメーターや、ホリバ・ジョバンイボン社（仏）で開発・生産する先端素材開発向けの光学分析装置の販売が堅調に推移したことなどから、営業利益は215百万円と同14.1%の増益となりました。

（2）連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,634百万円増加し、146,284百万円となりました。受取手形及び売掛金が2,075百万円、現金及び預金が1,041百万円それぞれ減少したものの、仕掛品が1,343百万円、商品及び製品が937百万円、建設仮勘定が738百万円、有価証券が636百万円及び投資有価証券が594百万円それぞれ増加したことなどによります。

負債総額は前連結会計年度末に比べ1,418百万円減少し、52,771百万円となりました。流動負債のその他が875百万円、賞与引当金が643百万円それぞれ増加したものの、短期借入金が1,633百万円、未払法人税等が934百万円それぞれ減少したことなどによります。

純資産は前連結会計年度末に比べ3,052百万円増加し、93,513百万円となりました。為替換算調整勘定が1,834百万円、利益剰余金が826百万円それぞれ増加したことなどによります。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の収益や為替相場の動向を勘案し、平成24年12月期第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想を以下の通りといたします。

第2四半期連結累計期間業績予想

（単位：百万円）

	前回予想 （2月14日時点）	今回予想 （5月9日時点）	差額
売上高	58,500	60,500	2,000
営業利益	5,000	6,300	1,300
経常利益	4,800	5,900	1,100
四半期純利益	3,000	3,800	800

セグメント別第2四半期連結累計期間業績予想

売上高

（単位：百万円）

営業利益

（単位：百万円）

	売上高			営業利益			
	前回予想 （2月14日 時点）	今回予想 （5月9日 時点）	差額	前回予想 （2月14日 時点）	今回予想 （5月9日 時点）	差額	
自動車	19,000	19,500	500	自動車	500	1,000	500
環境	6,800	7,500	700	環境	600	1,200	600
医用	11,700	12,000	300	医用	1,600	1,700	100
半導体	11,000	11,000	—	半導体	1,800	1,900	100
科学	10,000	10,500	500	科学	500	500	—
合計	58,500	60,500	2,000	合計	5,000	6,300	1,300

第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、売上高を、半導体システム機器部門を除く4部門で上方修正いたしました。利益面では、科学システム機器部門を除く4部門で上方修正いたしました。営業増益により、経常利益と四半期純利益についても上記のとおりいずれも上方修正いたしました。

通期連結業績予想

(単位：百万円)

	前回予想 (2月14日時点)	今回予想 (5月9日時点)	差額
売上高	123,500	125,500	2,000
営業利益	12,500	13,500	1,000
経常利益	12,000	12,700	700
当期純利益	7,500	8,000	500

セグメント別通期連結業績予想

売上高

(単位：百万円)

営業利益

(単位：百万円)

	売上高			営業利益			
	前回予想 (2月14日 時点)	今回予想 (5月9日 時点)	差額	前回予想 (2月14日 時点)	今回予想 (5月9日 時点)	差額	
自動車	42,000	42,500	500	自動車	2,300	2,500	200
環境	13,500	14,000	500	環境	1,300	1,900	600
医用	23,500	24,000	500	医用	3,400	3,500	100
半導体	23,500	23,500	—	半導体	4,000	4,000	—
科学	21,000	21,500	500	科学	1,500	1,600	100
合計	123,500	125,500	2,000	合計	12,500	13,500	1,000

通期の連結業績予想につきましては、第2四半期連結累計期間の業績予想と為替前提の見直しなど勘案し、自動車計測システム機器部門、医用システム機器部門、科学システム機器部門において、売上高、営業利益共にそれぞれ上方修正いたしました。環境・プロセスシステム機器部門においては、環境放射線測定器の販売増を勘案し、売上高、営業利益共にそれぞれ上方修正いたしました。半導体システム機器部門につきましては従来予想を据え置きました。

なお、当期の配当予想につきましては、変更はありません。

※業績予想につきましては平成24年5月9日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。

事業に関するリスク

為替相場の変動を含む国際的活動に伴う諸リスク、買収や提携に伴う業績や財政状態の変化リスク、自然災害による設備の破損とそれに伴う納期遅延等リスク、契約や取引に関するリスク、各種法規制等

開発・製造に関するリスク

製造物責任によるリスク、新製品開発の遅延リスク、知的財産権に関するリスク、原材料調達リスク（量の確保、価格変動）、電力供給不足のリスク

財務に関するリスク

保有有価証券やその他資産の時価の変動、制度変更や会計上の方針変更に伴う繰延税金資産の取り崩しなどの発生

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

従来、当社及び国内連結子会社3社の建物以外の有形固定資産の減価償却方法は定率法によっておりましたが、当第1四半期連結累計期間より海外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。

この変更は、主に次の2つの理由により当社グループの会計処理の統一と期間損益の適正化を図るために実施したものであります。①平成23年を起点とする中長期経営計画において、グローバル経営をさらに深化させるため、“One Company 経営”の発展と完成を重点施策として挙げており、その中で海外連結子会社を含めた統一的な業績評価システムが必要となっていること、②当社における有形固定資産の使用実態に関する調査結果及び中長期経営計画で予定されている今後の事業展開を鑑み、定額法を採用したほうが使用実態とより整合した費用配分を行えるものと判断したこと。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第1四半期連結累計期間の減価償却費は101百万円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ101百万円増加しております。

(有形固定資産の残存価額に対する見積りの変更)

当社及び国内連結子会社3社は、有形固定資産の減価償却方法の変更を契機として、有形固定資産の残存価額について見直しを行った結果、当第1四半期連結累計期間より使用実態に基づき備忘価額（1円）まで償却する方法に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第1四半期連結累計期間の減価償却費は100百万円増加し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ100百万円減少しております。

(表示方法の変更)

従来、当社及び一部の連結子会社は運賃及び発送諸費について販売費及び一般管理費として表示しておりましたが、当第1四半期連結累計期間より売上原価として表示する方法に変更いたしました。

この変更は、主に次の2つの理由により実施したものであります。①平成23年を起点とする中長期経営計画において、グローバル経営をさらに深化させるため、“One Company 経営”の発展と完成を重点施策として挙げており、その中で海外連結子会社を含めた統一的な業績評価システムが必要となっていること、②グローバル化による国際輸送の増加及び燃料コストの増加により、コストに占める運賃及び発送諸費の比率が増加しており、運賃及び発送諸費を売上原価に含め売上高に直接的に対応させる方が、売上総利益をより適正に表示することになると判断したこと。

この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」として表示されていた金額はそれぞれ16,349百万円、9,849百万円でしたが、当該変更により、「売上原価」16,925百万円、「販売費及び一般管理費」9,273百万円として組み替えております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,893	27,851
受取手形及び売掛金	39,375	37,300
有価証券	8,350	8,987
商品及び製品	9,015	9,953
仕掛品	9,127	10,471
原材料及び貯蔵品	8,144	8,405
繰延税金資産	3,201	3,470
その他	2,896	2,687
貸倒引当金	△750	△801
流動資産合計	108,255	108,325
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物 (純額)	8,156	8,291
機械装置及び運搬具 (純額)	2,945	3,166
土地	7,362	7,457
建設仮勘定	2,130	2,869
その他 (純額)	2,328	2,384
有形固定資産合計	22,924	24,169
無形固定資産		
のれん	201	390
ソフトウェア	4,182	3,996
その他	256	248
無形固定資産合計	4,640	4,635
投資その他の資産		
投資有価証券	3,514	4,108
繰延税金資産	2,115	2,090
その他	3,240	3,033
貸倒引当金	△40	△77
投資その他の資産合計	8,829	9,154
固定資産合計	36,394	37,958
資産合計	144,649	146,284

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	13,196	12,864
短期借入金	6,684	5,051
未払金	7,805	7,857
未払法人税等	2,459	1,525
繰延税金負債	18	13
賞与引当金	755	1,399
役員賞与引当金	84	203
製品保証引当金	1,308	1,353
事業構造改善引当金	174	41
その他	6,085	6,960
流動負債合計	38,574	37,270
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	1,291	1,128
繰延税金負債	108	139
退職給付引当金	1,775	1,852
役員退職慰労引当金	221	177
損害補償損失引当金	616	543
その他	1,600	1,658
固定負債合計	15,615	15,500
負債合計	54,189	52,771
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,011	12,011
資本剰余金	18,717	18,717
利益剰余金	66,278	67,105
自己株式	△788	△780
株主資本合計	96,219	97,053
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	717	1,104
為替換算調整勘定	△6,703	△4,869
その他の包括利益累計額合計	△5,986	△3,765
新株予約権	186	182
少数株主持分	40	42
純資産合計	90,460	93,513
負債純資産合計	144,649	146,284

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年3月31日)
売上高	29,308	29,522
売上原価	16,925	16,512
売上総利益	12,382	13,009
販売費及び一般管理費	9,273	9,381
営業利益	3,108	3,627
営業外収益		
受取利息	21	35
受取配当金	1	1
雑収入	87	85
営業外収益合計	109	122
営業外費用		
支払利息	87	112
為替差損	24	60
雑損失	28	21
営業外費用合計	141	194
経常利益	3,077	3,555
特別利益		
固定資産売却益	2	22
貸倒引当金戻入額	27	—
損害補償損失引当金戻入額	—	42
特別利益合計	30	65
特別損失		
固定資産売却損	4	—
固定資産除却損	9	3
減損損失	17	8
投資有価証券評価損	51	—
その他	2	—
特別損失合計	85	12
税金等調整前四半期純利益	3,022	3,608
法人税、住民税及び事業税	1,203	1,716
法人税等調整額	△338	△248
法人税等合計	865	1,468
少数株主損益調整前四半期純利益	2,156	2,140
少数株主損失(△)	△0	△1
四半期純利益	2,157	2,141

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,156	2,140
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△13	386
為替換算調整勘定	1,261	1,834
持分法適用会社に対する持分相当額	0	0
その他の包括利益合計	1,248	2,221
四半期包括利益	3,405	4,361
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,405	4,362
少数株主に係る四半期包括利益	△0	△0

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) セグメント情報等
(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	自動車計測 システム 機器	環境・ プロセス システム機器	医用 システム 機器	半導体 システム 機器	科学 システム 機器		
売上高							
外部顧客への売上 高	8,268	2,917	5,774	6,971	5,376	—	29,308
セグメント間の内部 売上高又は振替 高	—	—	—	—	—	—	—
計	8,268	2,917	5,774	6,971	5,376	—	29,308
セグメント利益	357	246	795	1,520	188	—	3,108

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間（自平成24年1月1日 至平成24年3月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	自動車計測 システム 機器	環境・ プロセス システム機器	医用 システム 機器	半導体 システム 機器	科学 システム 機器		
売上高							
外部顧客への売上 高	9,185	4,106	5,543	5,508	5,178	—	29,522
セグメント間の内 部売上高又は振替 高	—	—	—	—	—	—	—
計	9,185	4,106	5,543	5,508	5,178	—	29,522
セグメント利益	562	893	746	1,210	215	—	3,627

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

当社の連結子会社である北京ホリバメトロン社（中国）が北京匯博隆儀器有限公司との間で営業資産譲渡に係る契約を締結しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第1四半期連結累計期間においては195百万円であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

平成24年12月期第1四半期 決算概要

連 結

1. 連結決算業績

単位：百万円

	24/12実績		23/12実績		対前年同期増減		24/12予想		23/12実績	
	1Q(3ヶ月)	1Q(3ヶ月)	金額	率	上期	通期	上期	通期		
売 上	29,522	29,308	+214	+0.7%	60,500	125,500	60,031	123,456		
営 業 利 益	3,627	3,108	+519	+16.7%	6,300	13,500	6,825	14,906		
営業利益率	12.3%	10.6%	+1.7P		10.4%	10.8%	11.4%	12.1%		
経 常 利 益	3,555	3,077	+478	+15.5%	5,900	12,700	6,805	14,611		
経常利益率	12.0%	10.5%	+1.5P		9.8%	10.1%	11.3%	11.8%		
四半期純利益	2,141	2,157	△15	△0.7%	3,800	8,000	4,277	8,664		
四半期純利益率	7.3%	7.4%	△0.1P		6.3%	6.4%	7.1%	7.0%		
US\$	79.35	82.31	△2.96		80.00	80.00	82.01	79.80		
Euro	104.14	112.66	△8.52		105.00	105.00	115.04	111.13		

2. 連結セグメント別業績

単位：百万円

売 上	24/12実績		23/12実績		対前年同期増減		24/12予想		23/12実績	
	1Q(3ヶ月)	1Q(3ヶ月)	金額	率	上期	通期	上期	通期		
自 動 車	9,185	8,268	+916	+11.1%	19,500	42,500	17,112	38,678		
環境・プロセス	4,106	2,917	+1,188	+40.7%	7,500	14,000	6,264	14,558		
医 用	5,543	5,774	△230	△4.0%	12,000	24,000	11,994	23,485		
半 導 体	5,508	6,971	△1,462	△21.0%	11,000	23,500	14,457	24,694		
科 学	5,178	5,376	△197	△3.7%	10,500	21,500	10,202	22,040		
Total	29,522	29,308	+214	+0.7%	60,500	125,500	60,031	123,456		

営 業 利 益	24/12実績		23/12実績		対前年同期増減		24/12予想		23/12実績	
	1Q(3ヶ月)	1Q(3ヶ月)	金額	率	上期	通期	上期	通期		
自 動 車	562	357	+205	+57.4%	1,000	2,500	816	2,834		
環境・プロセス	893	246	+646	+262.3%	1,200	1,900	659	2,532		
医 用	746	795	△49	△6.2%	1,700	3,500	1,824	3,166		
半 導 体	1,210	1,520	△309	△20.4%	1,900	4,000	3,295	4,939		
科 学	215	188	+26	+14.1%	500	1,600	229	1,433		
Total	3,627	3,108	+519	+16.7%	6,300	13,500	6,825	14,906		

3. 連結[仕向地別]セグメント別売上

単位:百万円

	24/12実績		23/12実績		対前年同期増減		24/12予想		23/12実績	
	1Q(3ヶ月)		1Q(3ヶ月)		金額	率	上期	通期	上期	通期
自動車	9,185	8,268	+916	+11.1%			19,500	42,500	17,112	38,678
日本	4,838	3,208	+1,630	+50.8%			7,600	15,400	7,090	14,672
アジア	1,329	1,409	△80	△5.7%			4,300	10,300	2,993	7,379
アメリカ	1,045	1,131	△86	△7.6%			2,500	5,300	2,035	4,989
欧州	1,972	2,519	△546	△21.7%			5,100	11,500	4,992	11,636
環境・プロセス	4,106	2,917	+1,188	+40.7%			7,500	14,000	6,264	14,558
日本	2,980	2,028	+951	+46.9%			5,600	10,000	4,234	10,447
アジア	361	266	+95	+36.0%			800	1,700	784	1,643
アメリカ	302	195	+106	+54.6%			400	800	407	809
欧州	461	427	+34	+8.0%			700	1,500	838	1,657
医用	5,543	5,774	△230	△4.0%			12,000	24,000	11,994	23,485
日本	1,408	1,382	+25	+1.8%			2,800	5,600	2,699	5,435
アジア	746	585	+160	+27.4%			1,600	3,100	1,223	2,704
アメリカ	1,329	1,419	△89	△6.3%			3,000	6,000	3,196	6,019
欧州	2,059	2,385	△326	△13.7%			4,600	9,300	4,875	9,326
半導体	5,508	6,971	△1,462	△21.0%			11,000	23,500	14,457	24,694
日本	2,980	2,949	+30	+1.0%			5,800	12,300	6,049	11,244
アジア	1,544	1,589	△45	△2.9%			2,600	5,700	3,394	5,998
アメリカ	656	1,054	△398	△37.8%			1,600	3,100	2,241	3,656
欧州	327	1,377	△1,049	△76.2%			1,000	2,400	2,772	3,795
科 学	5,178	5,376	△197	△3.7%			10,500	21,500	10,202	22,040
日本	2,286	2,243	+43	+1.9%			3,700	7,500	3,717	7,186
アジア	830	948	△117	△12.4%			1,900	3,800	2,076	4,567
アメリカ	868	906	△38	△4.2%			2,300	4,700	1,973	4,493
欧州	1,193	1,278	△84	△6.6%			2,600	5,500	2,435	5,791
合 計	29,522	29,308	+214	+0.7%			60,500	125,500	60,031	123,456
日本	14,493	11,813	+2,680	+22.7%			25,500	50,800	23,791	48,986
アジア	4,812	4,799	+13	+0.3%			11,200	24,600	10,470	22,293
アメリカ	4,201	4,707	△505	△10.7%			9,800	19,900	9,854	19,969
欧州	6,014	7,987	△1,973	△24.7%			14,000	30,200	15,914	32,207

4. 資本的支出・減価償却費・研究開発費

単位:百万円

	24/12		23/12	
	1Q実績	通期予想	1Q実績	通期実績
資本的支出※	1,434	6,500	827	4,670
減価償却費	951	4,500	1,008	4,146
研究開発費	2,437	10,000	2,304	10,060

※ 有形固定資産及び無形固定資産への投資額であります。

5. 連結決算業績(四半期比較)

単位:百万円

	24/12			23/12実績			
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q
売上	29,522	30,977	65,000	29,308	30,723	27,614	35,810
営業利益	3,627	2,672	7,200	3,108	3,689	2,880	5,200
営業利益率	12.3%	8.6%	11.1%	10.6%	12.0%	10.4%	14.5%
経常利益	3,555	2,344	6,800	3,077	3,696	2,604	5,201
経常利益率	12.0%	7.6%	10.5%	10.5%	12.0%	9.4%	14.5%
四半期純利益	2,141	1,658	4,200	2,157	2,120	1,616	2,771
四半期純利益率	7.3%	5.4%	6.5%	7.4%	6.9%	5.9%	7.7%
US\$	79.35	80.65	80.00	82.31	81.71	77.75	77.43
Euro	104.14	105.86	105.00	112.66	117.42	110.09	104.35

6. 連結セグメント別業績(四半期比較)

単位:百万円

	24/12			23/12実績			
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q
売上							
自動車	9,185	10,314	23,000	8,268	8,844	7,133	14,431
環境・プロセス	4,106	3,393	6,500	2,917	3,346	3,810	4,483
医用	5,543	6,456	12,000	5,774	6,220	5,746	5,744
半導体	5,508	5,491	12,500	6,971	7,485	5,588	4,649
科学	5,178	5,321	11,000	5,376	4,826	5,336	6,501
Total	29,522	30,977	65,000	29,308	30,723	27,614	35,810

	24/12			23/12実績			
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q
営業利益							
自動車	562	437	1,500	357	450	120	1,897
環境・プロセス	893	306	700	246	409	813	1,059
医用	746	953	1,800	795	1,024	675	667
半導体	1,210	689	2,100	1,520	1,767	932	711
科学	215	284	1,100	188	37	338	865
Total	3,627	2,672	7,200	3,108	3,689	2,880	5,200

7. 連結セグメント別受注・受注残状況(四半期比較)

単位:百万円

	24/12			23/12実績			
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q
受注							
自動車	12,348	-	-	11,391	10,822	8,366	13,083
環境・プロセス	3,933	-	-	2,891	4,088	3,731	4,085
医用	6,031	-	-	6,449	6,150	5,522	5,641
半導体	5,372	-	-	7,502	7,377	4,466	4,965
科学	5,502	-	-	6,195	4,733	5,082	5,734
Total	33,188	-	-	34,430	33,172	27,169	33,509

	24/12			23/12実績			
	1Q実績	2Q予想	下期予想	1Q	2Q	3Q	4Q
受注残							
自動車	27,755	-	-	22,728	24,707	25,940	24,591
環境・プロセス	2,525	-	-	2,433	3,174	3,095	2,697
医用	2,562	-	-	2,471	2,402	2,178	2,075
半導体	1,597	-	-	2,648	2,539	1,418	1,733
科学	5,603	-	-	6,393	6,300	6,047	5,279
Total	40,043	-	-	36,675	39,123	38,679	36,377

IR窓口

株式会社 堀場製作所 経営戦略本部 上杉 英太

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL 075-325-5003 (直通) E-mail eita.uesugi@horiba.com